EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61016580

PUBLICATION DATE

24-01-86

APPLICATION DATE

03-07-84

APPLICATION NUMBER

59138326

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP;

INVENTOR: YAMAGUCHI MASAYUKI;

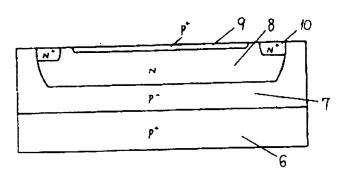
INT.CL.

H01L 31/10

TITLE

OPTICAL DETECTION

SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a device, cost thereof is low and which has excellent mass productivity, by constituting a shallow P-N junction and a deep P-N junction to a semiconductor chip in the depth direction and acquiring photocurrents corresponding to each wavelength region.

> CONSTITUTION: A P type conductive epitaxial-growth first semiconductor region 7 having impurity concentration of 1×10¹⁴cm⁻³ or less, an N type conductive second semiconductor region 8, to which phosphorus ions are implanted and impurity concentration thereof is brought to 1~5×10¹⁵cm₋₃ and diffusion depth thereof to 8-12µm through thermal diffusion, and a P type conductive third surface semiconductor region 9 having impurity concentration larger than a P type conductive semiconductor substrate 6 are formed onto the semiconductor substrate 6 having high impurity concentration. According to such constitution, a deep P-N junction by the first semiconductor region 7 and the second semiconductor region 8 is shaped in the depth direction and a shallow P-N junction by the third semiconductor region 9 and the second semiconductor region 8 is shaped similarly.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-16580

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月24日

H 01 L 31/10

6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 光検知半導体装置

> ②特 Ŗ**μ** 昭59-138326

昭59(1984)7月3日 20出

彦 砂発 明 者 本 正 之 明 勿発 者

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

松下電子工業株式会社 顖 ⑪出

門真市大字門真1006番地

弁理士 中尾 何代 理

外1名

1、発明の名称

光検知半導体装置

2、特許請求の範囲

高優度の不純物濃度を有するP形導電形の半導 体基板上に1×1 O¹⁴ cm⁻³以下の不純物濃度を有 するP形導電形のエピタキシャル成長による第1 の半導体領域と、リンイオンをイオン注入したの ち熱拡散により不純物濃度が1~5×10¹⁵cm⁻⁵ で、拡散深さが B~1 2 μm である N 型導電形の 第2の半導体領域と、第2の半導体領域上に前記 半導体基板よりも大きい不純物濃度を有するP形 導電形の第3の表面半導体領域とより成る光検知 半導体装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、照射光の故長の検出、色調の判別を 行なりととの可能な光検知半導体装置に関する。 従来例の構成とその問題点

近年、色の判別、色調の検出、照射光の色温度

の測定等に、半導体装置が使用されている。これ らは、検出物体のもつ色に関する情報すなわち、 波長や光強度を電気信号に変換する光検出装置が 用いられている。今日、その利用分野として最も ひろがりつつあるものに、ビデオカメラのホワイ トバランス用の光検出装置がある。

従来、物体からの反射光、光原自体の色、光源 の色温度などを識別するためには、光学的フィル タ、プリズムあるいは、回折格子等を用いた比較 的高価な装置が必要で、装置の小型化が困難であ った。また、小型化に対応したものとして第1図 に示すようなアモルファスシリコン光検出装置が 提案されているo 透明ガラス板2上に透明電極3 を蒸着し、アモルファスシリコン 4を形成した後、 コンタクト電極ちを形成する。 ガラス板の反対側 に背色を透過する光学フィルタ1 a 、緑色,赤色 を透過するフィルタ1b、1cをそれぞれ形成し、 光電変換素子として一体的に構成したものである。 しかしながらとの装置においては、各放長に対応 する受光面積が小さくなり、光感度が低下するこ

時間昭61-16580(2)

とや、組み立て工程において、リードフレームを 用いること、さらに、三色のフィルタを用いるこ となどから、組み立て上の困難さや、安価に景産 ができないなどの欠点を有している。

発明の目的

本発明付上記欠点を除去し、従来のシリコンプロセスにより容易に作製でき、シリコンの光吸収特性を積極的に利用し、安価で量産性にすぐれた光検知半導体装置を提供するものである。

発明の構成

本発明は、高濃度の不純物濃度を有するP 形導電形の半導体基板上に 1 × 1 0¹⁴ cm⁻²以下の不純物濃度を有するP 形導電形のエピタキシャル成長による第 1 の半導体領域と、リンイオンをイオン注入したのち熱拡散により不純物濃度が 1 ~ 5 × 1 0¹⁵ cm⁻³ で、拡散深さが 8 ~ 1 2 μm であるN型導電形の第 2 の半導体領域と、第 2 の半導体領域と、第 2 の半導体領域と、第 2 の半導体領域とより成ろ光検知半導体基面であり、浅いP N 接合と深

い P N 接合とを深さ方向に 1 つの半導体チップに 構成し、それぞれの被長領域に対応した光電流を 得るものである。これにより、広範囲の波長域に 感度をもつ光検出半導体装置が得られる。

実施例の説明

以下本発明の一実施例を添付図面により説明する。第2図は本発明の実施例を示す半導体装置での 調面図である。不純物濃度の高いP形導電形の半導体基板6に0.5~1×10¹⁴ cm⁻³の不純物濃度 を有するP形導電形の第1の半導体領域であるP形導電形の第1の半導体領域である。 次に前記半導体基板6と第1の半導体領域でした。 がに前記の不純物濃度である1~6×10¹⁵ cm⁻³ 程度で、厚み8~12μm になるようにN形形導電 程度で、厚み8~12μm になるようにN形形導電 形の第2の半導体領域8を形成する。第2の半導体領域1、1オン注入により、リンイオの2を が領域は、1オン注入により、リンイオカルを は、熱拡散により上記の条件の得られるまま 大に形成する。本実施例においては、注入加速エ オルギー100keV,拡散条件は1180で、16 時間である。さらに前記第2の半導体領域8上に

前記半導体基板6の不純物濃度以上の不純物濃度 を有するP形導電形の第3の表面半導体領域9を ポロンを熱拡散させ形成する。なお、第2のN形 導電形の半導体領域8と良好なオーミックコンタ クトを得るために、第2の半導体領域Bのチップ 表面領域に第3の半導体領域9とほぼ等しい不純 物濃度でもってリンを熱拡散させたN形導電形の半 導体領域10を形成してある。かかる構成により、 第1の半導体領域でと第2の半導体領域8と化よ り、深いPN接合、第3の半導体領域9と第2の 半導体領域8により浅いPN接合が深さ方向に形 成される。第3図は上記2つのPN接合によるホ トダイオードを P D₁ , P D₂ とした場合の等価回 路である。P Diは 桟い P N接合によるホトダイオ ード、P D2は深い P N接合によるホトダイオード である。

以上の構成化よる本発明の半導体装置を用いる ことにより、短波長の光成分をPD1化より、長波 長の光成分をPD2化より光電流として得ることが できる。 第4図a 红本発明の実施例によるところの半導体装置の相対分光感度特性を示す。 茂い PN 接合のPD,の相対分光感度は短波長側に、深い PN 接合の PD,の相対分光感度は短波長側にそれぞれ高い感度を示す。 PD2に対しては、 PD,の厚み分が光学的なフィルタとして働いており、 光吸収特性を積極的に利用した構造となっている。 第4図 b は、 PD2の出力電流 I PD2 を PD,の出力電流 I PD1 で割り算をし、対数をとった値の波長特性である。このように波長に対しよい直線性が得られ、任意の入射光に対し、対数値を検出することで、その入射光の放長が容易に得られる。

発明の効果

本発明によるところの光検知半導体装置は、通常のシリコンプロセスにより作成でき、シリコンの光吸収特性を積極的に利用し、簡単を構造による半導体装置が実現できる。この装置は、また、光源の色温度や、色調の検出が簡単に行なえ、さらにマイクロコンピュータとの組み合わせて、光源へのフィードバックをかけ、光源の光量のコン

トロール用のセンサなどへも利用できる。

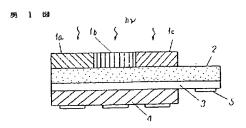
4、図面の簡単な説明

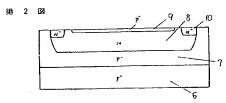
第1図灯従来の光学フィルタを使用した光検出 装置の断面構造図、第2図灯本発明による半導体 装置の一実施例の断面構造図、第3図灯本発明の 一実施例の等価回路図、第4図 a は本発明の実施 例の分光感度特性図・同 b は本発明の実施例の光 電鹿比の波長特性図である。

1 a , 1 b , 1 c 情, 緑, 赤フィルタ、2 透明ガラス板、3 透明電板、4 アモルファスシリコン、5 コンタクト電板、6 P形半導体基板、7 P形エピタキシャル成長層、8 N 形拡散層、9 P 形拡散層、

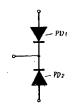
1 O …… N 型コンタクト拡散層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

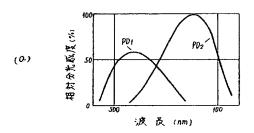


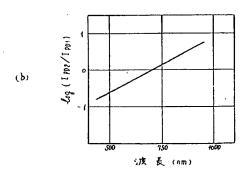


\$B 3 E2



第 4 🛭





THIS PAGE BLANK (USPTO)